

Judul:

Material Sn-Bi-Al sebagai material solder baru bebas timbal ramah lingkungan = Material Sn-Bi-Al as new lead free solder material environmentally friendly

Pengarang/Penulis:

D. Tamara Dirasutisna, author

Subjek:

Tin -- Analysis;

Nomor Panggil:

D2208

Penerbitan:

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)